

高性能 PSR™ CV/CC 功率开关

概述

SZ25135 是一款恒压、恒流的原边反馈谷底导通控制芯片，适用于充电器和适配器。

SZ25135 采用特有的输出线损补偿技术，可以有效的补偿输出电流在输出线上的损耗压降。

SZ25135 内置环路补偿电路，无需外围补偿电路，系统具有良好的稳定性。SZ25135 可以实现良好的恒压、恒流特性，满足待机功耗小于 75mW。

SZ25135 具有多重保护功能，包括开路保护，过压保护，短路保护等功能。

SZ25135 采用 SOP8 封装

特点

- 原边反馈控制
- 恒压、恒流精度高
- $\leq 75\text{mW}$ 待机功耗
- 可调的输出线损补偿技术
- 开路保护
- 短路保护
- 过压保护
- 欠压保护
- 过温保护

典型应用

- 手机、无绳电话、PDA、MP3 和其它便携式设备等的适配器、充电器
- LED 驱动电源
- 线性电源和 RCC 开关电源升级换代
- 其它辅助电源等

典型应用电路

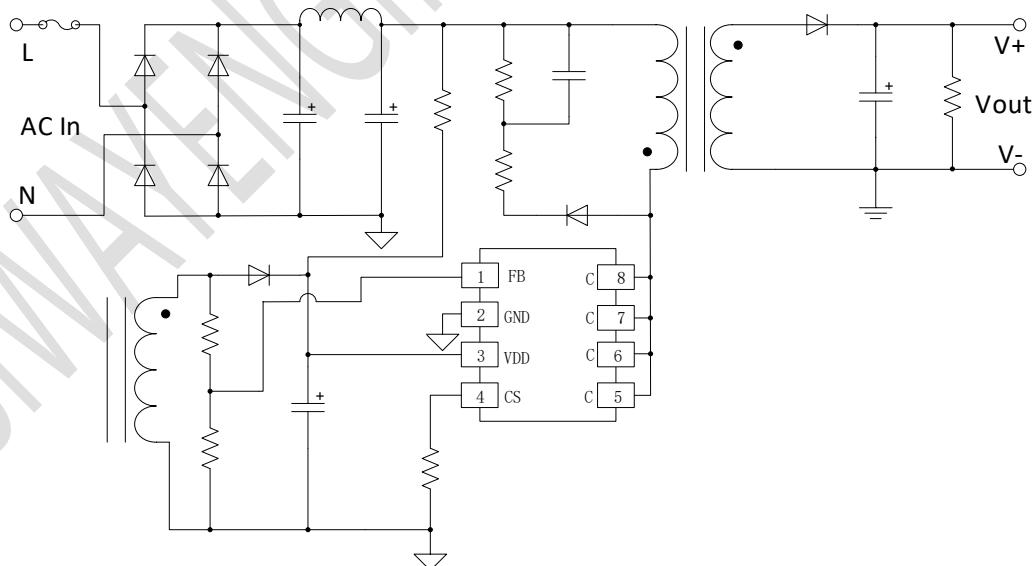


图 1 SZ25135 典型应用电路

管脚封装

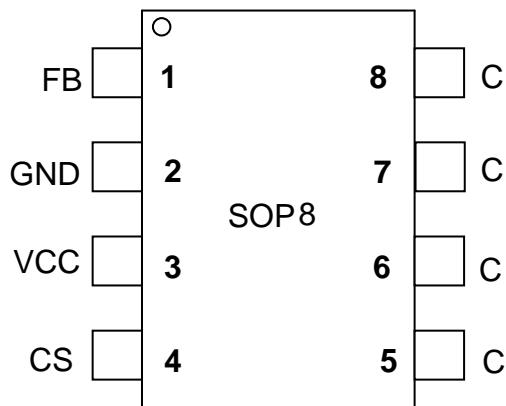
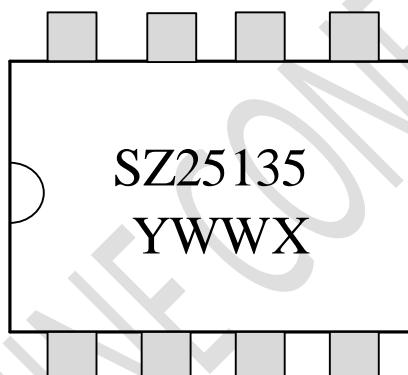


图 2 管脚封装图

封装丝印



SZ25135 为产品型号：YWWX 第一位 Y 代表年份，取公元最后一位，例如 2022 年，Y 为“2”；WW：生产周期代码，周期号为 2 位，第一位用数字“0-5”，第二位用字母“A-J”，例如第 20 周为“2A”；X：生产随机码，以便后续追溯。

管脚描述

管脚号	管脚名称	描述
1	FB	反馈电压输入端
2	GND	芯片地
3	VDD	芯片电源，就近接旁路电容
4	CS	采样电阻接在CS与GND电流采样端
5, 6, 7, 8	C	内置功率三极管的集电极C

定购信息

定购型号	封装	包装形式	打印
SZ25135SGT	SOP8	盘装 4000 颗/盘	SZ25135 YWWX

内部结构框图

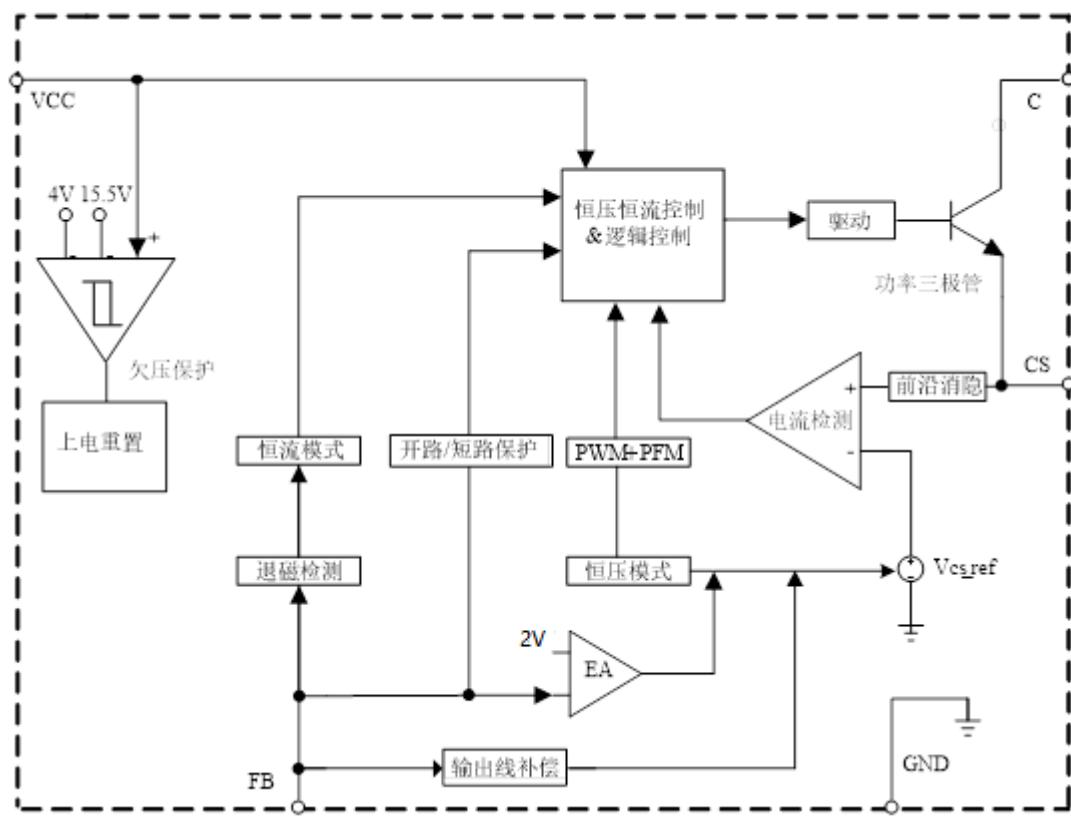


图 3 SZ25135 内部框图

极限参数(注 1)

符号	参数	参数范围	单位
VCC	电源电压	-0.3~25	V
CS	电流采样端	-0.3~6	V
FB	反馈电压输入端	-0.3~6	V
θ_{JA}	PN结到环境的热阻	120	°C/W
θ_{JC}	PN结到管壳的热阻	60	°C/W
T_J	工作结温范围	-40 to 150	°C
T_a	工作环境温度范围	-40 to 85	°C
T_{SZG}	储存温度范围	-55 to 150	°C
Tlead (soldering 10s)	最大焊接温度时间	260	°C
	ESD (注 2)	3	KV

注 1: 最大极限值是指超出该工作范围，芯片有可能损坏。推荐工作范围是指在该范围内，器件功能正常，但并不完全保证满足个别性能指标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电参数规范。对于未给定上下限值的参数，该规范不予保证其精度，但其典型值合理反映了器件性能。

注 2: 人体模型，100pF 电容通过 1.5KΩ 电阻放电。

推荐应用范围

型号	Vin: 90VAC~265VAC, 50/60Hz
SZ25135	10.0W (5V/2000mA)

注 3: 芯片表面极限温度不能超过 135°C。

电气参数(注 4, 5) (无特别说明情况下, $V_{CC}=16\text{V}, T_A=25^\circ\text{C}$)

符号	描述	条件	最小值	典型值	最大值	单位
电源电压						
V_{CC_SZ}	V_{CC} 启动电压	V_{CC} 上升	13.5	14.5	15.5	V
V_{CC_UVLO}	V_{CC} 欠压保护阈值	V_{CC} 下降	4.1	4.5	5.1	V
V_{CC_OVP}	V_{CC} 过压保护值	V_{CC} 上升	22	24	26	
I_{Sz}	V_{CC} 启动电流	$V_{CC}=V_{CC_sz}-1\text{V}$		1	3	uA
I_{cc}	V_{CC} 工作电流			800		uA
电流采样						
V_{CS1}	恒流时电流检测阈值		490	500	510	mV
V_{CS2}	轻载时电流检测阈值			240		mV
T_{LEB}	前沿消隐时间			500		ns
FB 反馈						
V_{FB}	FB 反馈基准电压		1.975	2	2.025	V
T_{min_off}	最小关断时间			2		uS
T_{max_off}	最大关断时间			3		mS
输出线补偿						
V_{COMP_LINE}	最大输出线补偿电流		55	60	65	uA
保护功能						
V_{FB_UVP}	FB 欠压保护电压			1.2		V
T_{ON_MAX}	最大导通时间			25		uS
OTP	过温保护			138		°C
	过温恢复			123		°C
内置功率三极管						
V_{CBO}	C、B 电压	$I_C=0.1\text{mA}$	800			V
V_{ceo}	C、E 电压	$I_C=0.1\text{mA}$	450			V
最大工作频率						
F_{max}	最大工作频率			70		Khz

注 4: 典型参数值为 25°C 下测得的参数标准。

注 5: 规格书的最小、最大规范范围由测试保证, 典型值由设计、测试或统计分析保证。

应用信息

SZ25135 是一款恒压、恒流的原边反馈谷底导通控制芯片，系统工作于断续模式，适用于充电器和适配器以及其它辅助类电源。SZ25135 采用特有的输出线损补偿技术，可以有效的补偿输出电流在输出线上的损耗压降。SZ25135 内置环路补偿电路，无需外围补偿电路，系统具有良好的稳定性。

启动

芯片仅需 1uA 的启动电流，系统上电后启动电阻对 Vcc 的电容进行充电，当 Vcc 电压达到芯片开启阈值时，芯片内部控制电路开始工作。系统启动后，Vcc 由辅助绕组通过二极管进行供电。

恒流控制，输出电流设置

芯片逐周期检测电感的峰值电流，CS 端连接到内部的峰值电流比较器的输入端，与内部阈值电压进行比较，当 CS 外部电压达到内部检测阈值时，功率管关断。

满载时电感峰值电流的表达式为：

$$I_{P_PK} = \frac{500}{R_{CS}} (\text{mA})$$

CS 比较器的输出还包括一个 500nS 前沿消隐时间。

输出电流计算方法：

$$I_O = \frac{2}{7} \times I_{P_PK} \times \frac{N_p}{N_s}$$

其中，N_p 是变压器主级的匝数，N_s 是变压器次级的匝数，I_{P_PK} 是主级侧的峰值电流。

恒压控制，输出电压设置

SZ25135 通过采样辅助绕组平台电压，分压后与

内部基准比较形成闭环后，来恒定输出电压 V_O。

$$V_O = \frac{2 * (R_{FBL} + R_{FBH})}{R_{FBL}} * \frac{N_s}{N_{aux}} - V_{be}$$

其中，R_{FBL} 是 FB 下拉电阻，R_{FBH} 是 FB 上拉电阻，N_{aux} 是变压器辅助绕组的匝数，V_{be} 输出二极管压降。

保护功能

SZ25135 内置多种保护功能，包括输出开路/短路保护，V_{cc} 欠压/过压保护等。

PCB 设计

在设计 SZ25135 的 PCB 时，需要遵循以下指南：旁路电容

V_{cc} 的旁路电容需要紧靠芯片 V_{cc} 和 GND 引脚。

FB 引脚

接到 FB 的分压电阻必须靠近 FB 引脚，且节点要远离变压器原边绕组的动点。

地线

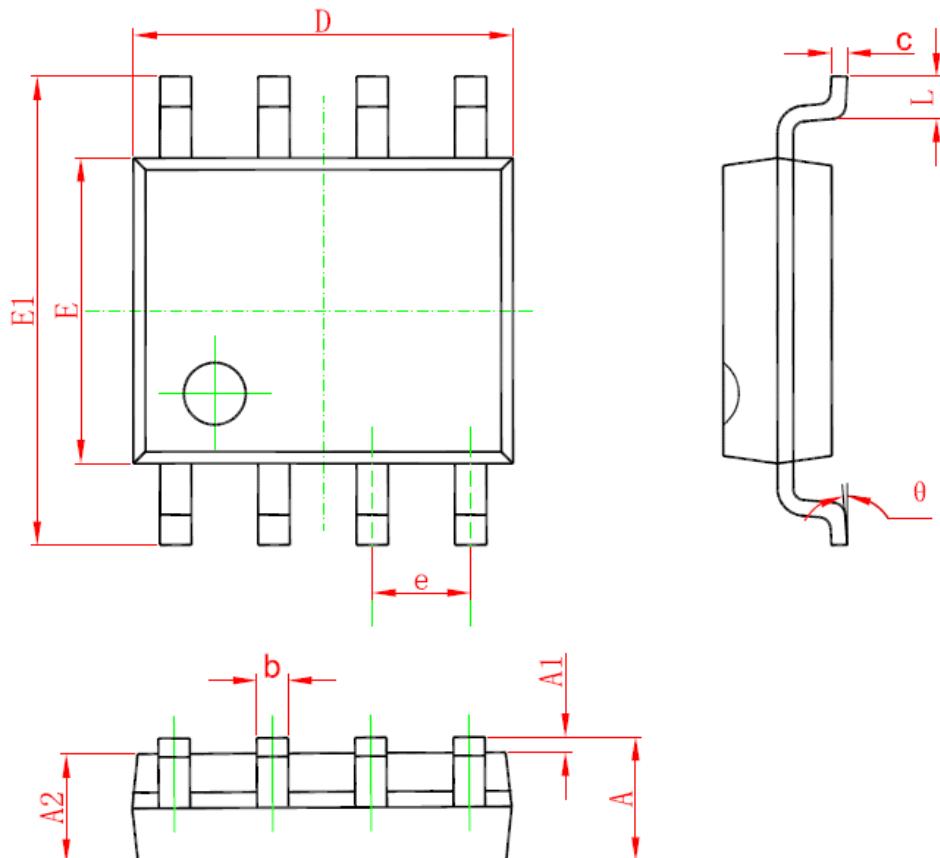
电流采样电阻的功率地线尽可能短，且要和芯片的地线及其它小信号的地线分头接到母线电容的地端。

功率环路的面积

减小功率环路的面积，如变压器原边绕组、功率管、母线电容的环路面积，以及变压器副边绕组、整流二极管、输出电容的环路面积，以减小 EMI 辐射。

C 引脚

增加 C 引脚的铺铜面积以提高芯片散热。

封装信息
SOP8 PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS


Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.350	1.750	0.053	0.069
A1	0.050	0.250	0.002	0.010
A2	1.250	1.650	0.049	0.065
b	0.310	0.510	0.012	0.020
c	0.170	0.250	0.006	0.010
D	4.700	5.150	0.185	0.203
E	3.800	4.000	0.150	0.157
E1	5.800	6.200	0.228	0.244
e	1.270 (BSC)		0.05 (BSC)	
L	0.400	1.270	0.016	0.050
θ	0°	8°	0°	8°